





Disclaimer

본 자료는 기관투자자와 일반투자자들을 대상으로 실시되는 presentation에서 정보 제공을 목적으로 오픈엣지테크놀로지 주식회사 (이하 "회사")에 의해 작성됐으며 이의 반출, 복사 또는 타인에 대한 재배포는 금지됨을 알려드리는 바입니다.

본 presentation의 참석은 위와 같은 제한 사항의 준수에 대한 동의로 받아들이며, 제한 사항에 대한 위반은 관련 '자본시장과 금융투자업에 관한 법률'에 대한 위반에 해당될 수 있습니다.

본 자료에 포함된 "예측정보"는 개별 확인 절차를 거치지 않은 정보들입니다. 이는 과거가 아닌 미래의 사건과 관계된 사항으로 회사의 미래 경영현황 및 재무실적을 의미하고, 표현상으로는 '예상', '전망', '계획', '기대', '(E)'등과 같은 단어를 포함합니다. 위 "예측정보"는 경영 환경의 변화 등에 따라 영향을 받으며 실제 미래 실적은 "예측정보"에 기재되거나 암시된 내용과 중대한 차이가 발생할 수 있습니다.

미래 전망은 presentation 실시일 현재를 기준으로 작성된 것이며 시장 환경과 회사의 경영방향 등을 고려한 것으로 시장 환경의 변화와 전략 수정 등에 따라 변경될 수 있음을 양지하시기 바랍니다.

본 자료의 활용으로 인해 발생하는 손실에 대해 회사 및 회사의 임원들은 그 어떠한 책임도 부담하지 않음을 알려드립니다. (과실 및 기타의 경우 포함)

본 문서는 주식의 모집 또는 매출, 매매 및 청약을 위한 권유를 하지 않으며, 문서의 그 어느 부분도 관련 계약 및 약정 또는 투자 결정을 위한 기초 또는 근거가 될 수 없음을 알려드립니다.

The Future of Al Computing

12832

Table of Contents

Prologue

01

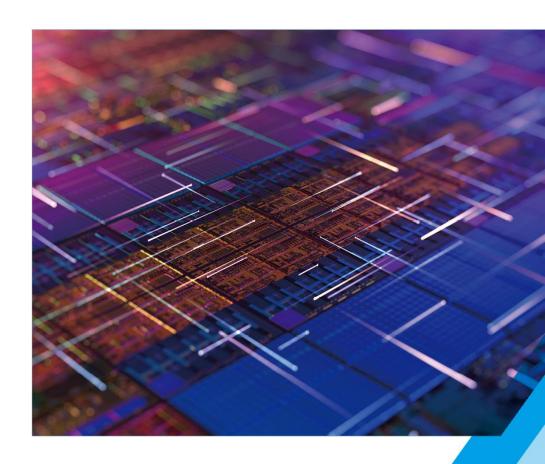
시스템 반도체 시장의 구조적 성장 N2

국가대표 AI 반도체 IP 설계 기업 , 오픈엣지테크놀로지 N3

글로벌 AI 반도체 IP 설계 기업으로 성장

Prologue

오픈엣지테크놀로지 사업 영역





오픈엣지테크놀로지 사업 영역 ①

반도체 IP는 AI 반도체를 포함한 SoC (System on Chip)의 개발 기간 단축과 비용 절감 및 천억 원 이상 규모의 개발 실패의 위험을 경감시키는 높은 수준의 기술력이 요구되는 Ready-made 솔루션







OPENEDGES Technology, Inc.

오픈엣지테크놀로지 사업 영역 ②



01

시스템 반도체 시장의 구조적 성장

- 01. 글로벌 시스템 반도체 시장 성장
- 02. 글로벌 반도체 IP 시장의 지속 성장
- 03. 반도체 IP 설계업체의 역할
- 04. 시스템 반도체 IP 설계 중요성 확대
- 05. 국내 시스템 반도체 투자 본격화



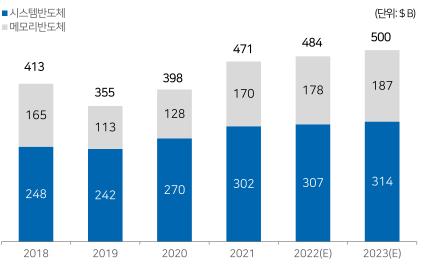
01 | 글로벌 시스템 반도체 시장 성장

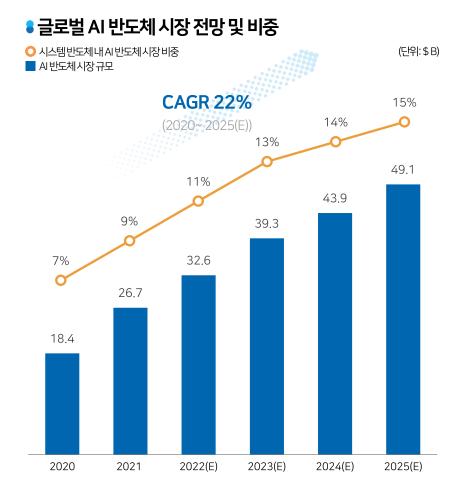


시스템 반도체는 메모리 반도체와 달리 견조한 성장세 지속

2018~2023년 글로벌 반도체 시장 전망





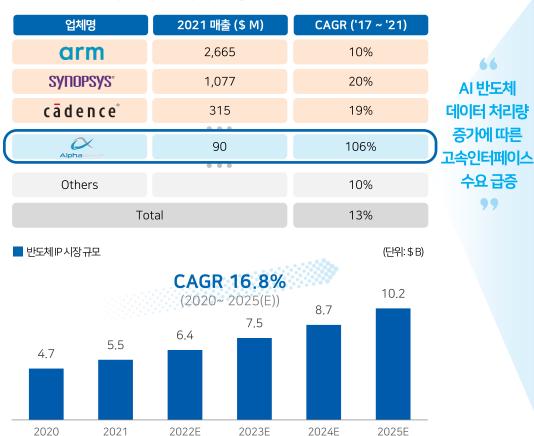


02 | 글로벌 반도체 IP 시장의 지속 성장

기술력 기반 스타트업의 고속 성장이 가능한 반도체 IP 시장

◎ 반도체 IP 시장 전망 및 경쟁 현황

※ 출처: IPnest 2022.05월, Press Clipping

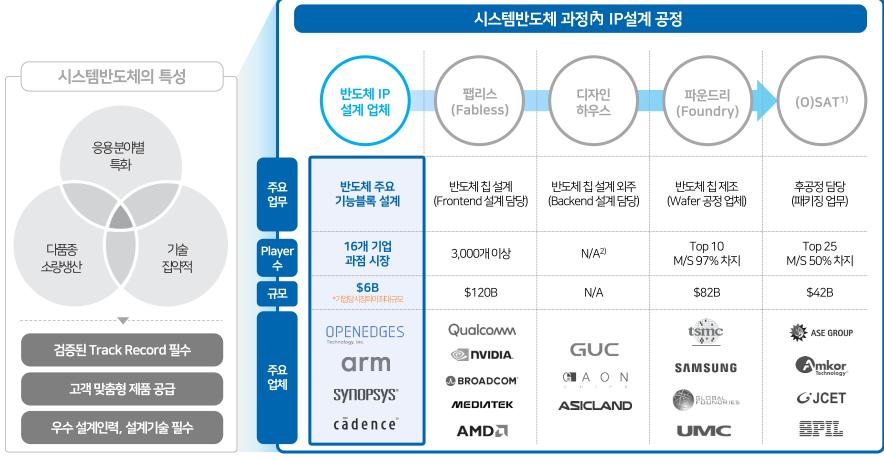




※출처: Alphawave 공시자료

03 | 반도체 IP 설계 업체 역할

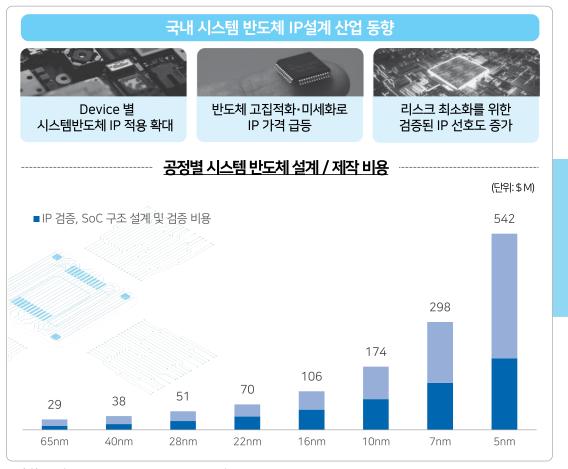
반도체 IP 기업은 팹리스 및 디자인하우스가 필요로 하는 기능 블록을 선제적 개발 및 공급



^{*}주1) (Outsourced) Semiconductor Assembly and Test: 반도체패키지조립 및테스트업체로웨이퍼 공정이후 후공정 담당 주2) Design House 시장은 초기 형성 단계로 공신력 있는 시장 규모데이터 부재

04 | 시스템 반도체 IP 설계 중요성 확대

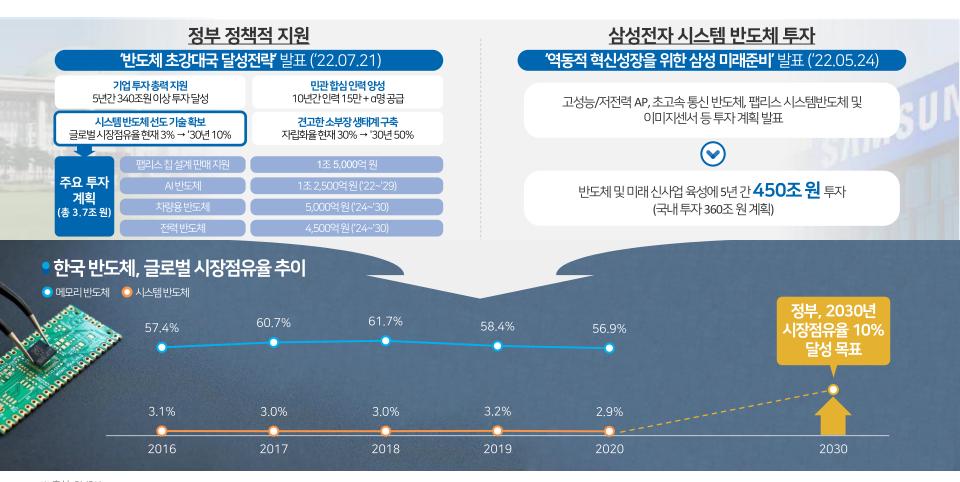
시스템 반도체 설계 / 제작비용 급증 → 검증된 IP 업체의 중요성 부각





05 국내 시스템 반도체 투자 본격화

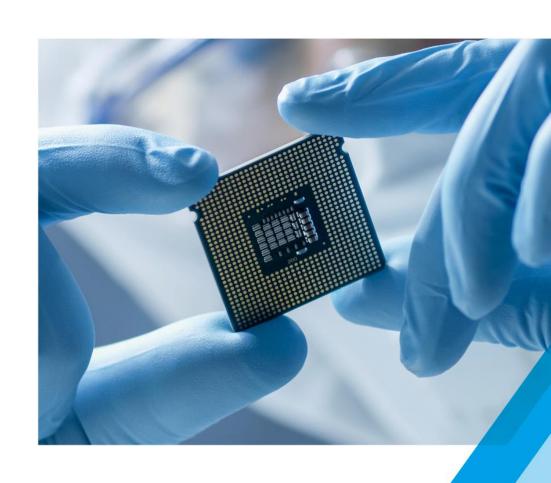
민관 합작의 대규모 투자로 국내 시스템 반도체 시장 성장 본격화 → 국내 유일 반도체 공급 업체로서 수혜 기대



02

국가대표 AI 반도체 IP 설계 기업, 오픈엣지테크놀로지

- 01. 오픈엣지테크놀로지 핵심경쟁력 Summary
- 02. 글로벌 최고 수준의 Manpower
- 03. 업계 최고 수준의 기술경쟁력
- 04. 검증된 글로벌 Track Record
- 05. 글로벌 기업과의 전략적 Partnership



01 | 오픈엣지테크놀로지 핵심경쟁력 Summary

오픈엣지는 AI 반도체 IP 시장의 글로벌 리더가 되기 위한 핵심 성공요인을 확보











02 | 글로벌 최고 수준의 Manpower ① 국내



♣ 대우전자 | Chips (

SK hynix SAMSUNG

SAMSUNG MIDAS

삼성전자 / 하이닉스 등에서 20년 이상 경력을 보유한 업계 최고 수준의 전문가로 구성된 리더십



전사 R&D 인력현황

총인원(121명)의 80%



R&D인력중 석박사(45명) 비중 49%



지역별 현황





이성현 대표이사/CEO

SAMSUNG SAMSUNG SAMSUNG ANYANCIB 서울대학교전기·컴퓨터공학박사수료

'17~現 오픈엣지테크놀로지㈜대표이사 '08~'15 삼성전자수석연구원(Exynos개발) '07~'08 삼성종합기술원



최정환 NPU팀장

SK hynix | SAMSUNG

Purdue대학교전기 및 컴퓨터공학 박사 '18~ 現 오픈엣지테크놀로지㈜ NPU팀장 '15~'18 SK 하이닉스 수석연구원 '09~'14 삼성전자 Architecture Lab 파트장



김수호 PHY팀장

SK hynix | SAMSUNG

성균관대학교 전기공학 석사 '21~現 오픈엣지테크놀로지㈜ PHY팀장

'18~'21 SK하이닉스 NANDIP개발팀장 '98~'17 삼성전자수석연구원



정성훈 System Architecture







경북대학교 전자전기공학 학사 '18~現 오픈엣지테크놀로지㈜SA팀장 '13~'18 Imagination Tech, Lead Engineer '03~'13 DM테크놀로지, 칩스앤미디어



R&D센터장/CTO/ Co-founder

서울대학교전기공학석사

'17~現 오픈엣지테크놀로지㈜CTO '10~'15 코드홀릭스 CTO

'00~'10 대우전자, 칩스앤미디어



문상훈 Memorycontroller



서울대학교컴퓨터공학석사

'18~ 現 오픈엣지테크놀로지㈜ MC팀장

'17~'18 SK하이닉스 Memory System연구소파트장

'00~'16 삼성전자 AP개발팀 파트장



김대우 Verification팀장



서울대학교 건축학 석사

'22~ 現 오픈엣지테크놀로지㈜ Verification팀장

'05~'22 삼성전자 Digital Technology팀 파트장

'01~'05 MIDASIT

고려대학교 컴퓨터시스템공학 박사

'21~現 오픈엣지테크놀로지㈜ NoC팀장

'09~'21 칩스앤미디어 SW개발팀장

'00~'09 에이디친스



김현규 NoC팀장

02 | 글로벌 최고 수준의 Manpower ② 해외 법인



글로벌 선도기업 출신으로 구성된 자회사 R&D 인력 확보





AMD | PERASO

Univ. of Toronto 전기전자공학석사 '18~現 The Six Semiconductor CEO '12~'18 Peraso Technologies Silicon Director등 '00~'11 AMD PHY Analog Design Manager



AMD SYNOPSYS*

'18~現 The Six Semiconductor CTO Ricky Lau '14~'18 Synopsys PHY Digital Design Engineer TSS/CTO '03~'14 AMD PHY Analog Design Engineer 등

Univ. of Toronto 전기전자공학석사



TSS/CEO

pixelworks





TSS/VPEngineering

AMD PERASO

Univ. of Toronto 응용공학석사 '19~現 The Six Semiconductor Full Design Custom VP Engineering '04~'19 Peraso Technology, AMD 등



Hong Kong Univ. IC Design 석사 '18~現 The Six Semiconductor COO '06~'16 Pixelwork Principal Engineer '01~'06 ATITech, Senior Engineer



Jason Mangattur

TSS/VPEngineering

AMD SYNOPSYS"



Waterloo Univ. 전자공학학사 '22~ 現 The Six Semiconductor Applied Eng. & IP Val. VP Engineering '99~'21 Synopsys, AMD, ATITech. 등



The Six Semicondautor/ DirectorofProgramOperations &SystemEngineering

Rambus | SEMTECH |



Univ. of Toronto 전기공학학사 '22~現 The Six Semiconductor Director of Program Operations & System Engineering '16~'22 Rambus Director of Systems Engineering '06~'16 AMD, Semtech등



INPG Univ. 컴퓨터과학 박사

ARTERISE | MAGMA | SYNOPSYS

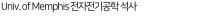
'21~ 現 오픈엣지테크놀로지 미국법인 S/W그룹장 '18~'21 Arteris IP Principal S/W Architect OTC/Software '95~'17 Synopsys, Magma Design Automation 등 Group Leader



Roger Jennings OTC/VP of Engineering

ARTERÍS [AMD]





'22~現 오픈엣지테크놀로지 미국법인 VP of Engineering '20~'22 Arteris IP Senior Director of Engineering '02~'20 Intel, Junirper Networks, AMD등

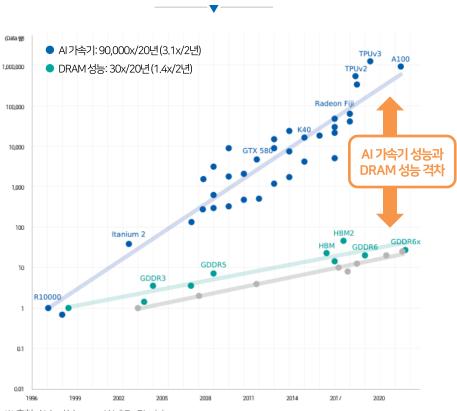
03 | 업계 최고 수준의 기술경쟁력 ①

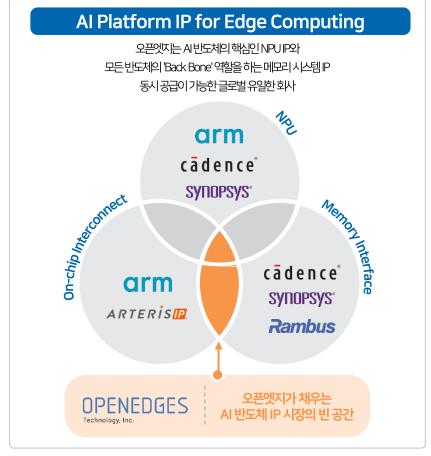


AI 반도체는 'Data Intensive Computing' → 자원이 제약된 엣지 환경 이래 NPU와 메모리 시스템 최적화가 필수

오픈엣지는 글로벌 유일 AI 반도체 통합 IP 솔루션 공급 가능 업체

AI 가속기 기술 발전에 따라 Data 처리 요구량과 DRAM에서 제공하는 성능 간 격차 확대

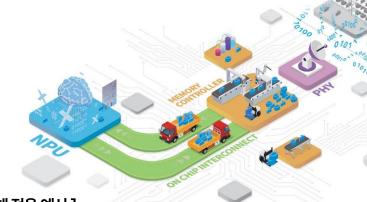




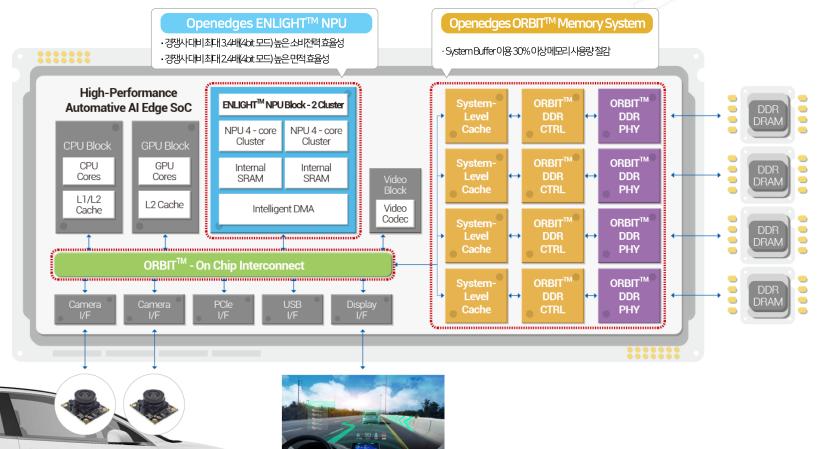
※ 출처: Al And Memory Wall By Riselab

03 | 업계 최고 수준의 기술경쟁력 ②

오픈엣지는 경쟁사 대비 높은 효율성을 (소비 전력 / 면적 / 메모리) 확보하여 AI 반도체 IP 기술을 선도



[당사 통합 IP솔루션의 자율주행 차량용 AI 반도체 적용 예시]



OPENEDGES Technology, Inc.

04 | 검증된 글로벌 Track Record

다양한 산업의 필수 솔루션으로 가치를 인정받아 글로벌 Track Record 확대 중



OPENEDGES Technology, Inc.

05 | 글로벌 기업과의 전략적 Partnership

안정적 IP 수요 확보 + 최신 기술 및 시장 트렌드에 대한 선도적 대응



03

글로벌 AI 반도체 IP 설계 기업으로 성장

- 01. 최선단 공정 R&D 집중 투자
- 02. Value-Chain 내 고정 거래처 지속 확대
- 03. Global Presence 확대
- 04. 안정적 수익 구조 확보
- 05. 요약재무제표



OPENEDGES Technology Inc.

01 | 최선단 공정 R&D 집중 투자

최선단 공정의 지속 개발을 통해, AI 반도체 통합 IP 솔루션의 선점 효과를 극대화



OPENEDGES Technology, Inc.

02 | Value-Chain 내 고정 거래처 지속 확대

중장기 도약을 위한 Global Tier 1 및 디자인하우스 고객 중심 판매망 확보



팹리스 고객 확장 전략

공정 미세화로 SoC 개발에 소요되는 비용 증가 팹리스 고객사의 IP Vendor 및 IP 제품 선정에는

Tier-1 Track Record 와 업계 평판이 중요

SAMSUNG, Micron 등 Global Tier-1 고객 레퍼런스 확보

글로벌 3,000개 이상의 시스템 반도체 고객사 Target

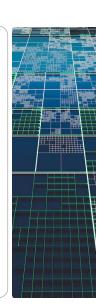
디자인하우스 고객 확장 전략

일부 디자인하우스가 시스템 반도체 설계 부터 최종 패키지까지

전과정을 담당하는 Turn-Key 서비스를 제공

대형 시스템 업체(구글, 아마존 등) 원가 절감을 위한 디자인하우스의 반도체 IP Needs 증가

디자인하우스를 전략적 파트너 & 매출 채널 허브로 활용



99

03 | Global Presence 확대



미국, 캐나다 해외 법인 외 글로벌 거점 확대









04 | 안정적 수익 구조 확보



IP 라이선스 단가 ↑ + IP Platform化에 따른 단위당 계약 규모 ↑ → 로열티 기반 안정적 수익 구조 확보 기대

